

SMART SYSTEMS INTEGRATION 2010

4th European Conference & Exhibition
on Integration Issues of Miniaturized Systems –
MEMS, MOEMS, ICs and Electronic Components

23. – 24. März 2010, Como, Italien

Dezember 2009

SMART SYSTEMS INTEGRATION 2010 Kongressprogramm veröffentlicht

Rotebuehlstr. 83-85
70178 Stuttgart
Germany
Geschäftsführer:/
Presidents:
Joseph Rath (Vors.),
Johann Thoma
Amtsgericht Stuttgart
HRB 13344
Tel.: +49 711 61946-0
Fax: +49 711 61946-98
www.mesago.de
info@mesago.com

Kontakt:
Presse
Tel: +49 711 61946-38
Fax: +49 711 61946-94
presse@mesago.com

Stuttgart, 04. Dezember 2009: Über 70 Vorträge, 35 Poster Präsentationen und fünf Keynotes informieren die Kongressteilnehmer der SMART SYSTEMS INTEGRATION 2010 über Trends und aktuelle Themen. Vom 23. – 24. März 2010 treffen sich in Como, Italien, internationale Experten aus Forschung, Entwicklung und Industrie, um im Dialog Visionen und Praxis zusammen zu führen. Wie in den Vorjahren kommen die internationalen Referenten aus renommierten Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen wie z.B. Hitachi, Honeywell, STMicroelectronics, Sorin Group sowie der Europäischen Union. Die Special Session von EPoSS (European Technology Platform on Smart Systems Integration) sowie ein Workshop von MEMUNITY (MEMS Test Community) ergänzen das Angebot.

Die Kongressthemen 2010

- Smart Systems for Automotive, Aeronautics and Food Transportation
- Diagnostic and Medical Therapeutic Systems
- Power Management
- Smart Sensornets and Communication Devices
- Technical and Economical Trends
- Design of Smart Systems
- Micro and Nano Materials and Systems
- Advanced Micro and Nano Technologies
- Assembly and Interconnect Technologies
- System Integration and Packaging
- Reliability of Components and Systems
- Organic and Printed Electronics

PRESSE PRESS PRESSE PRESS

Das traditionelle Conference Dinner am 23. März 2010 findet in der Villa Geno direkt am Comer See statt.

Die Ausstellung als Plattform für Angebot und Nachfrage

Die begleitende Fachausstellung ist Präsentationsplattform für Forschungsinstitute, Hersteller, Zulieferer, Dienstleister sowie Komponenten- und Systemhersteller aus den Branchen Mikrosystem- und Nanotechnologie, Mikroelektronik und -mechanik, Sensorik und kabellose Kommunikationstechnologie. Aussteller treffen auf eine hochspezialisierte internationale Zielgruppe aus Experten, Anwendern und Wissenschaftlern.

Der Besuch der Ausstellung, die Poster Präsentationen und die Special Sessions von EPoSS sind für Kongressteilnehmer, Besucher und Aussteller kostenlos.

Das komplette Kongressprogramm sowie weitere Informationen sind unter www.smartsystemsintegration.com abrufbar.

Kontakt für die Fachpresse

Mesago Messe Frankfurt GmbH
Presse
Phone: +49 711 61946-38
Fax: +49 711 61946-90
presse@mesago.com